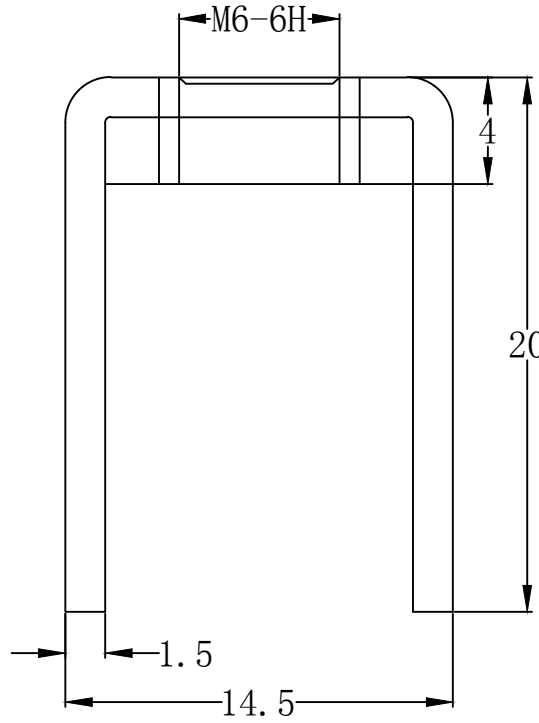
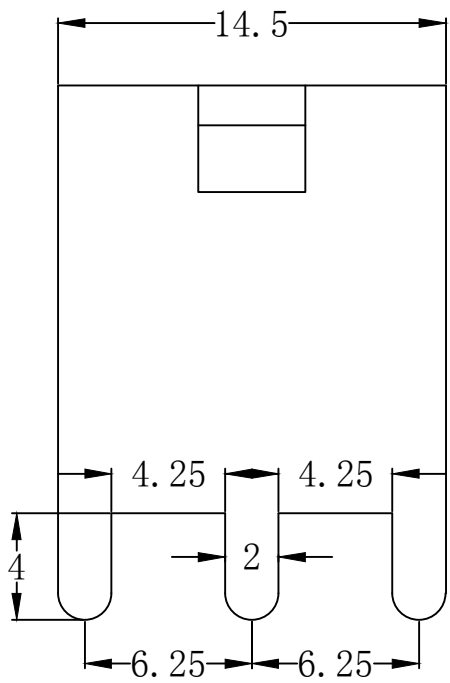


RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2023.11.25

- 技术要求:
1. 打铜底0.5-1μm, 镍2-2.5μm, 哑锡3-5μm。
 2. 垫片铆好后不得有松动现象。
 3. 插脚尖部符合可焊性要求。
 4. 螺纹需符合通止规/止针要求。
 5. 螺纹扭矩: 2.5Nm。
 6. 额定扭矩: 100A。
 7. X为重点测量尺寸。



>30 ±0.40	x.°±
6-30 ±0.30	.x°±
0-6 ±0.20	.xx°±
ANGLES ±1°	.xxx°±
UNITS:	mm

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

PART NO: TT66145145-2000		XFCN 兴飞连接器		
TITLE: PCB SOLDERING TERMINAL		0769-82001899		
		www.xfconn.com		
		DWG NO: /		
APPD		VIEW		
CHKD		SCALE	SHEET	REV
DRAW	Wang	NONE	1:1	A1
DATE	2023.11.27			

2	垫片		SPCC	1
1	插脚		H62(Y2)	1
序号	名称	零件编号	材质	数量